

第1回  
有機顔料中に副生するPCBの  
工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する検討会

議事次第

日 時 平成24年7月10日(火) 13:30~15:30  
場 所 経済産業省本館地下2階講堂

議 題

1. 本検討会について
2. 検討の進め方について
3. 有機顔料中に副生するPCBに関する実態把握
4. その他

[配付資料]

- 資料1 「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する検討会」について
- 資料2 有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する検討会の進め方(案)
- 資料3 有機顔料中に副生するPCBに関する調査結果
- 資料4 有機顔料の市場、用途、製造方法等について
- 
- 参考資料1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(抜粋)
- 参考資料2 化審法における副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて
- 参考資料3 有機顔料中に副生するPCBに係るこれまでの対応
- 参考資料4 「有機顔料中に副生するPCBに関するリスク評価検討会」暫定リスク評価結果について
- 参考資料5 TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに関するBATレベルに関する報告書(目次)